日本国特許
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

HUND YUS MINARU ed SURLICH 24.000 BURCH SHEWART, KUJASAN 91 (103)205-8018 〒 0152-0549月 サーラス

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 2月23日

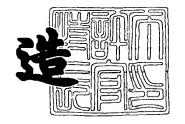
特願2000-046325

Ä

日立マクセル株式会社

2000年11月 6日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 及川耕



# 特2000-046325

【書類名】 特許願

【整理番号】 M2901

【提出日】 平成12年 2月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G11B 23/00

【発明の名称】 非接触 I C モジュールを備えた被アクセス体

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マクセル株式

会社内

【氏名】 日野 吉晴

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号 日立マクセル株式

会社内

【氏名】 大道 和彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005810

【氏名又は名称】 日立マクセル株式会社

【代理人】

【識別番号】 100078134

【弁理士】

【氏名又は名称】 武 顕次郎

【電話番号】 03-3591-8550

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006770

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

<del>Hi</del>

【書類名】 明細書

【発明の名称】 非接触 I C モジュールを備えた被アクセス体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子とモジュール側アンテナを有する非接触 I C モジュールを備えた被アクセス体において、

前記モジュール側アンテナは、モジュール側第1アンテナと、そのモジュール 側第1アンテナと繋がったモジュール側第2アンテナを有し、

前記モジュール側第1アンテナは、当該被アクセス体と通信する通信機器側の 第1の使用態様における機器側第1アンテナと対向してアンテナ実効面積を確保 し、

前記モジュール側第2アンテナは、通信機器側の第2の使用態様において前記機器側第1アンテナとは異なるアクセス方向の機器側第2アンテナ側に寄っていることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項2】 請求項1に記載の被アクセス体において、前記被アクセス体の所定位置に差込み部が設けられ、その差込み部に非接触ICモジュールが差込まれることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項3】 請求項2に記載の被アクセス体において、前記差込み部がスリットであることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項4】 請求項2または請求項3に記載の被アクセス体において、前記差込み部と非接触ICモジュールに誤挿入防止手段が設けられていることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項5】 請求項1に記載の被アクセス体において、前記非接触ICモジュールがプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール側第1アンテナが設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナが設けられて、モジュール側第1アンテナとモジュール側第2アンテナがスルーホールで繋がっていることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項6】 請求項1に記載の被アクセス体において、前記非接触ICモジュールがプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール

側第1アンテナと前記モジュール側第2アンテナの一部が設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナの他の部分が設けられて、前記一方の面のモジュール側第2アンテナの他の部分がスルーホールで繋がっていることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【請求項7】 請求項1に記載の被アクセス体において、前記被アクセス体が情報を記録する情報記録媒体であることを特徴とする非接触ICモジュールを備えた被アクセス体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ICチップなどの半導体素子と無線通信用アンテナを有する非接触 ICモジュール(以下、単にICモジュールと略記する)を備えた被アクセス体 に係り、特に複数方向からのアクセスが可能な被アクセス体に関する。

[0002]

【従来の技術】

被アクセス体の管理、検索、セキュリティー付与などのために、ICチップなどの半導体素子と無線通信用アンテナを有するICモジュールを被アクセス体に取り付けたものがある。

[0003]

図18はこの被アクセス体を説明するための図で、被アクセス体100の表面にタグ状のICモジュール101が取り付けられている。ICモジュール101は図19に示すようにプリント基板102上に、ICチップ103とコイル状のモジュール側アンテナ104を有している。

[0004]

一方、パソコンなどのデータ通信処理装置にコイル状の機器側アンテナ105 が設けられ(図18参照)、機器側アンテナ105と前記被アクセス体100に 取り付けられているモジュール側アンテナ104を近接対向することにより、両 アンテナ104,105を電磁的に結合し、両アンテナ104,105を介して I Cチップ103から情報を読み出したり、情報を書き込んだりするシステムになっている。

[0005]

# 【発明が解決しようとする課題】

従来のICモジュール101は全体の形状が例えば四角形の場合、モジュール 側アンテナ104は図19に示されているように、同じ線幅、同じ線間ピッチで 四辺にほぼ均等に形成されている。

[0006]

そのため図18に示す機器側アンテナ105 aのように、ICモジュール10 1の平面に対して垂直にアクセスする場合は、両アンテナ104, 105 a間の 結合効率が高く、情報の読み出しあるいはを書き込には支障を生じない。

[0007]

しかし、何らかの理由で機器側アンテナ105bのように、ICモジュール1 01の片側からアクセスする場合は、磁束分布の関係上、ICモジュール101 のモジュール側アンテナ104と機器側アンテナ105bとの間の結合効率が悪 く、情報の読み出しあるいは書き込に支障をきたし、動作信頼性に問題がある。

[0008]

従ってこのようなときには、被アクセス体100の向きを90°変えて、ICモジュール101の平面が機器側アンテナ105bと対向するようにしてから、情報の読み出しあるいはを書き込を行なわなければならず、そのために被アクセス体100の取り扱いが不便である。

[0009]

本発明の目的は、このような従来技術の欠点を解消し、取扱性が良好でしかも 動作信頼性の高いICモジュールを備えた被アクセス体を提供することにある。

[0010]

#### 【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するため、本発明は、ICチップなどの半導体素子と無線通信用のモジュール側アンテナを有する例えばタグ状のICモジュールを備えた例えばカートリッジ形情報記録媒体などの被アクセス体を対象とするものである。

# [0011]

そして本発明の第1の手段は、前記モジュール側アンテナは、モジュール側第 1アンテナと、そのモジュール側第1アンテナと繋がったモジュール側第2アン テナを有し、

前記モジュール側第1アンテナは、前記被アクセス体と通信する例えばパソコンなどの通信機器側の第1の使用態様における機器側第1アンテナと対向したときにアンテナ実効面積を確保し、

前記モジュール側第2アンテナは、通信機器側の第2の使用態様において前記機器側第1アンテナとは異なるアクセス方向の機器側第2アンテナ側に寄っていることを特徴とするものである。

#### [0012]

本発明の第2の手段は、前記第1の手段において、前記被アクセス体の所定位置に差込み部が設けられ、その差込み部に非接触ICモジュールが差込まれることを特徴とするものである。

# [0013]

本発明の第3の手段は、前記第2の手段において、前記差込み部がスリットで あることを特徴とするものである。

#### [0014]

本発明の第4の手段は、前記第2の手段または第3の手段において、前記差込み部と非接触ICモジュールに誤挿入防止手段が設けられていることを特徴とするものである。

#### [0015]

本発明の第5の手段は、前記第1の手段において、前記非接触ICモジュールがプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール側第1アンテナが設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナが設けられて、モジュール側第1アンテナとモジュール側第2アンテナがスルーホールで繋がっていることを特徴とするものである。

### [0016]

本発明の第6の手段は、前記第1の手段において、前記非接触 I Cモジュール

がプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール側第1アンテナと前記モジュール側第2アンテナの一部が設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナの他の部分が設けられて、前記一方の面のモジュール側第2アンテナの他の部分がスルーホールで繋がっていることを特徴とするものである。

# [0017]

本発明の第7の手段は、前記第1の手段において、前記被アクセス体が情報を 記録する例えばテープカートリッジやディスクカートリッジなどの情報記録媒体 であることを特徴とするものである。

[001.8]

# 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図とともに説明する。

図1は第1の実施形態に係る被アクセス体へのICモジュールの装着状態と機器側アンテナのアクセス方向を示す一部斜視図、図2は非接触ICモジュールの平面図、図3はそのICモジュール内の第1アンテナと第2アンテナの結線図である。

### [0019]

図1に示すように例えばテープカートリッジなどの被アクセス体1の角部近傍 にスリット2が形成され、そこにICモジュール3が差し込まれて、構造的ある いは接着剤などの適宜な手段で固定されている。

#### [0020]

ICモジュール3はタグ形状をしており図2に示すように、例えばガラスーエポキシ樹脂などからなる四角形の硬質プリント基板4の表面に、例えばアルミニウムや銅などからなるコイル状のモジュール側アンテナ5が形成され、アンテナ5の両端はプリント基板4に搭載されたICチップ6に接続されている。ICチップ6は保護のため樹脂モールドされている。

### [0021]

前記モジュール側アンテナ5は、プリント基板4の外周に沿って所定ターン数四角形の枠状に巻回された大きいモジュール側第1アンテナ5aと、それの内側

でかつプリント基板4における長手方向の第1の側端4a側に寄せて所定ターン数四角形の枠状に巻回された小さいモジュール側第2アンテナ5bとから構成されている。図3に示すようにモジュール側第1アンテナ5aとモジュール側第2アンテナ5bは1つの導電パターンとして繋がっており、パターンの線幅ならびにパターンの線間ピッチは同じである。

# [0022]

この例の場合、モジュール側第1アンテナ5aとモジュール側第2アンテナ5bの空いた部分にICチップ6が配置され、モジュール側第1アンテナ5aの一端とモジュール側第2アンテナ5bの一端がICチップ6に接続されている。

### [0023]

モジュール側第1アンテナ5aはモジュール側第2アンテナ5bの外側にあって、当該被アクセス体1と通信する例えばパソコンなどの通信機器側の第1の使用態様(ICモジュール3に対して正面側からアクセスする使用態様)における機器側第1アンテナ7と対向して、通信機器との間で情報交換を確実に行なうことのできる磁束を発生することのできるアンテナ実効面積を確保している。

### [0024]

モジュール側第2アンテナ5bはモジュール側第1アンテナ5aの内側にあり、しかも通信機器側の第2の使用態様(ICモジュール3に対して片側からアクセスする使用態様)において、機器側第1アンテナ7とは異なるアクセス方向の機器側第2アンテナ8側に寄った位置に設けられている。

#### [0025]

従って、モジュール側第1アンテナ5 a とモジュール側第2アンテナ5 b の合計の長さを前記従来のモジュール側アンテナ104と同じにした場合、両者のI Cモジュールからの発生磁束量は同じであるが、磁束の分布が、従来のものは磁束が全体的にほぼ均等に分布しているのに対して、本発明のものはプリント基板4の側端4 a 側に偏った分布になる。

# [0026]

図4は、本発明の第2の実施形態を示す図である。この例で前記第1の実施形態と相違する点は、プリント基板4の先端部に誤挿入防止用の傾斜状切欠部9が

設けられ、被アクセス体1のスリット2の奥側に切欠部9に対応する傾斜部10 が形成されている。この例では誤挿入防止用に傾斜状切欠部9と傾斜部10を設 けたが、凹状、凸状、溝状、ピン状など他の嵌合形状でも構わない。

[0027]

さらにプリント基板4にICモジュール3の挿入方向を示す矢印11と、係止 用凹部12,12が設けられ、この係止用凹部12,12内に嵌まり込む弾性片 13,13がスリット2内に臨むように設置されている。

[0028]

図5ないし図7は、本発明の第3の実施形態を示す図である。この例の場合、 モジュール側第2アンテナ5bを片側に寄せることにより、ICチップ6がプリント基板4のセンター14(図5,図6参照)より偏った位置に設置されること を利用して、ICモジュール3の誤挿入防止を図ったものである。

[0029]

すなわち図7に示すように被アクセス体1に形成されるスリット2の開口部に、前記ICチップ6と対応する位置、換言すればスリット2のセンター20より偏った位置にICチップ6が挿通する挿通凹部15を形成することにより、ICモジュール3の挿入方向、すなわちモジュール側第2アンテナ5bの位置を間違えなく挿入することができる。

[0030]

図8は、本発明の第4の実施形態を示す図である。この例の場合、プリント基板4の第1の側端4aと直交する短手方向の第2の側端4b寄りに、モジュール側第2アンテナ5bが設けられている。この例では図1に示すように、機器側第1アンテナ7によるアクセスと破線で示す機器側第3アンテナ16によるアクセスが可能となる。なお図8以降では、図面を簡略化するためプリント基板4上のICチップ6の表示を省略している。

[0031]

図9は、本発明の第5の実施形態を示す図である。この例の場合、プリント基板4の第1の側端4aと第2の側端4b寄りに、モジュール側第2アンテナ5bがほぼL字状に設けられている。この例では図1に示すように、機器側の第1ア

ンテナ7、第2アンテナ8ならびに第3アンテナ16による3方向からのアクセスが可能となる。

[0032]

図10ならびに図11は、本発明の第6、第7の実施形態を示す図である。これらの例はタグ形状が円形の場合を示しており、図10に示す第6の実施形態では、円形に巻回された外側のモジュール側第1アンテナ5aの内側でかつ一方に偏った位置に円形のモジュール側第2アンテナ5bが設けられている。図11に示す第7の実施形態では、そのモジュール側第2アンテナ5bの形状が非円形(例では四角形であるが、他の多角形などの非円形でも構わない)をしている。

[0033]

また図10、図11に示すように、プリント基板4に円形孔17aと楕円形孔17bが対になって形成されている。図示しないが被アクセス体1のICモジュール装着位置にプリント基板4の厚さ以上の深さを有する装着凹部が形成され、その装着凹部内に円形孔17aに嵌入する円形の突出部と、楕円形孔17bに嵌入する楕円形の突出部が設けられている。ICモジュールを被アクセス体1に装着する際、前記突出部を孔17a,孔17bに嵌入することにより、モジュール側第2アンテナ5bが所定の方向に配置され、誤挿入防止がなされる。

[0034]

図12ならびに図13は、本発明の第8の実施形態を示す図である。この例の場合、プリント基板4の表面には図12に示すようにほぼ全体にわたって枠形のモジュール側第1アンテナ5aが形成され、プリント基板4の裏面には図13に示すようにプリント基板4の第2の側端4b側に寄った位置にモジュール側第2アンテナ5bが形成され、モジュール側第1アンテナ5aとモジュール側第2アンテナ5bはスルーホール18によって繋がっている。プリント基板4を透して視たとき、モジュール側第1アンテナ5aとモジュール側第2アンテナ5bの巻回方向は同じである。

[0035]

この例ではモジュール側第2アンテナ5bをプリント基板4の第2の側端4b 側に偏らせたが、プリント基板4の第1の側端4a側、あるいは第1の側端4a 側から第2の側端4 b側にかけて偏らせることもできる。

[0036]

図14ならびに図15は、本発明の第9の実施形態を示す図である。この例の場合、プリント基板4の表面には図14に示すようにモジュール側第1アンテナ5aと第2の側端4b側に寄ったモジュール側第2アンテナの一部5b-1が形成されている。プリント基板4の裏面には図15に示すようにプリント基板4の第2の側端4bと反対側の第3の側端4c側に寄った位置にモジュール側第2アンテナ5b-2の他の部分が形成され、モジュール側第2アンテナの一部5b-1とモジュール側第2アンテナの他の部分5b-2はスルーホール18によって繋がって、モジュール側第2アンテナ5を構成している。プリント基板4を透して視たとき、モジュール側第1アンテナ5a、モジュール側第2アンテナの一部5b-1ならびにモジュール側第2アンテナの他の部分5b-2の巻回方向は同じである。

[0037]

図16は、本発明の第10の実施形態を示す図である。この例の場合、プリント基板4の外周にほぼ沿って枠形のモジュール側第1アンテナ5aが形成され、そのモジュール側第1アンテナ5aの内側にプリント基板4の第3の側端4cならびに第4の側端4d側に寄るように三角形のモジュール側第2アンテナ5bが形成されている。

[0038]

図17は、本発明の第11の実施形態を示す図である。この例で前記第10の 実施形態と相違する点は、プリント基板4の形状が三角形をしており、それの傾 斜辺の中間より一方に偏った位置に誤挿入防止用の突出部19が設けられ、図示 していないが被アクセス体1のプリント基板装着位置にプリント基板4の外形と ほぼ同じ装着凹部が形成され、その装着凹部内にプリント基板4が差し込まれる 点と、モジュール側第1アンテナ5aの形状がプリント基板4に沿って三角形で あるという点である。

[0039]

前述の実施形態ではガラス-エポキシ樹脂などからなる硬質のプリント基板を

用いた場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばポリエチレンテレフタレートフィルムやポリイミドフィルムなどの薄いフレキシブルなプリント基板を用いるものにも適用可能である。

# [0040]

前述の実施形態ではICモジュールを装着する被アクセス体としてテープカートリッジの場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば光ディスクカートリッジや磁気ディスクカートリッジなどのディスクカートリッジ、トナーカートリッジ、インクリボンカートリッジ、電池パック、書籍などの他の製品あるいはそれを収納するケース、各種テスト部材など各種分野への応用が可能である。

#### [0041]

# 【発明の効果】

請求項1記載の本発明は、半導体素子とモジュール側アンテナを有する非接触 I Cモジュールを備えた被アクセス体において、前記モジュール側アンテナは、モジュール側第1アンテナと、そのモジュール側第1アンテナと繋がったモジュール側第2アンテナを有し、前記モジュール側第1アンテナは、当該被アクセス体と通信する通信機器側の第1の使用態様における機器側第1アンテナと対向してアンテナ実効面積を確保し、前記モジュール側第2アンテナは、通信機器側の第2の使用態様において前記機器側第1アンテナとは異なるアクセス方向の機器側第2アンテナ側に寄っていることを特徴とするものである。

### [0042]

このようにモジュール側第2アンテナを機器側第2アンテナ側に偏らせることにより、磁束分布の関係からモジュール側第2アンテナと機器側第2アンテナの間の結合効率が高まり、情報の読み出しあるいは書き込が可能となり、従って被アクセス体の向きを変えることなく、複数方向からのアクセスができ、動作信頼性と取扱性の向上が図れる。

#### [0043]

請求項2記載の本発明は、被アクセス体の所定位置に差込み部が設けられ、その差込み部に非接触ICモジュールが差込まれるようになっているから、ICモ

ジュールの位置、特にモジュール側第2アンテナの位置が確実に確保され、動作信頼性の向上が図れる。

#### [0044]

請求項3記載の本発明は、前記差込み部がスリットであることを特徴とするもので、被アクセス体の狭い部分(薄い部分)にICモジュールを確実に装着することができる。

# [0045]

請求項4記載の本発明は、差込み部と非接触ICモジュールに誤挿入防止手段が設けられていることを特徴とするもので、特にモジュール側第2アンテナの位置(方向)が確実に確保され、動作信頼性の向上が図れる。

### [0046]

請求項5記載の本発明は、非接触ICモジュールがプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール側第1アンテナが設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナが設けられて、モジュール側第1アンテナとモジュール側第2アンテナがスルーホールで繋がっていることを特徴とするもので、プリント基板の両面が利用でき、プリント基板の小型化、モジュール側第2アンテナの設計裕度が高まる。

### [0047]

請求項6記載の本発明は、非接触ICモジュールがプリント基板を有し、そのプリント基板の一方の面に前記モジュール側第1アンテナと前記モジュール側第2アンテナの一部が設けられ、プリント基板の他方の面に前記モジュール側第2アンテナの他の部分が設けられて、前記一方の面のモジュール側第2アンテナの一部と他方の面のモジュール側第2アンテナの他の部分がスルーホールで繋がっていることを特徴とするので、プリント基板の両面が利用でき、プリント基板の小型化、モジュール側第2アンテナの設計裕度が高まる。

### [0048]

請求項7記載の本発明は、被アクセス体が情報を記録する情報記録媒体である ことを特徴とするもので、無線通信用アンテナを通して情報記録媒体の検索、管理などが簡便であるなどの特長を有している。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態に係る被アクセス体へのICモジュールの装着状態と 機器側アンテナのアクセス方向を示す一部斜視図である。

【図2】

その実施形態に係る非接触ICモジュールの平面図である。

【図3】

そのICモジュール内の第1アンテナと第2アンテナの結線図である。

【図4】

本発明の第2の実施形態に係るICモジュールを被アクセス体へ装着する状態を示す一部断面図である。

【図5】

本発明の第3の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図6】

そのICモジュールの側面図である。

【図7】

そのICモジュールを差し込む被アクセス体のスリット形状を示す断面図である。

【図8】

本発明の第4の実施形態に係る I Cモジュールの平面図である。

【図9】

本発明の第5の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図10】

本発明の第6の実施形態に係る I Cモジュールの平面図である。

【図11】

本発明の第7の実施形態に係る I Cモジュールの平面図である。

【図12】

本発明の第8の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図13】

そのICモジュールの裏面図である。

【図14】

本発明の第9の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図15】

そのICモジュールの裏面図である。

【図16】

本発明の第10の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図17】

本発明の第11の実施形態に係るICモジュールの平面図である。

【図18】

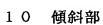
従来の被アクセス体を説明するための図である。

【図19】

その被アクセス体に用いるICモジュールの平面図である。

【符号の説明】

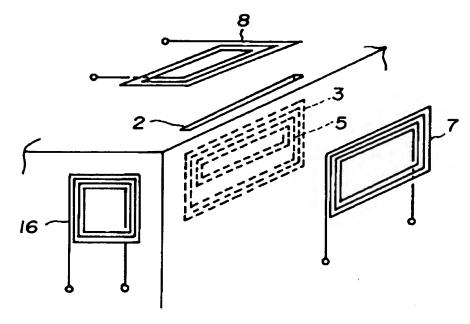
- 1 被アクセス体
- 2 スリット
- 3 非接触ICモジュール
- 4 プリント基板
- 4 a プリント基板第1の側端
- 4 b プリント基板第2の側端
- 4 c プリント基板第3の側端
- 4 d プリント基板第4の側端
  - 5 モジュール側アンテナ
- 5 a モジュール側第1のアンテナ
- 5 b モジュール側第2のアンテナ
  - 6 ICチップ
  - 7 機器側第1アンテナ
  - 8 機器側第2アンテナ
  - 9 切欠部



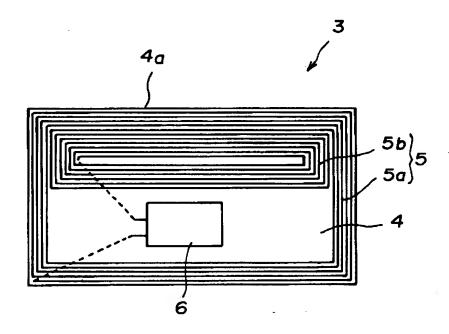
- 11 矢印
- 12 係止用凹部
- 13 弹性片
- 14 センター
- 15 挿通凹部
- 16 機器側第3アンテナ
- 17a 円形孔
- 17b 楕円孔
- 18 スルーホール
- 19 突出部
- 20 センター

【書類名】 図面

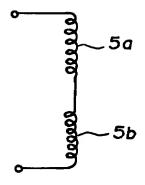
【図1】



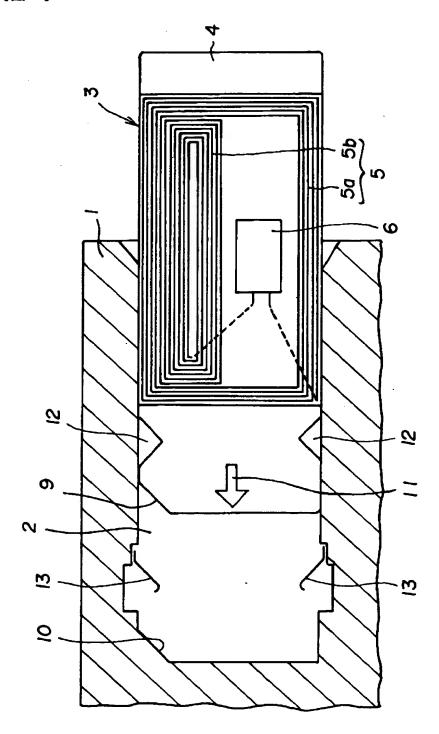
【図2】



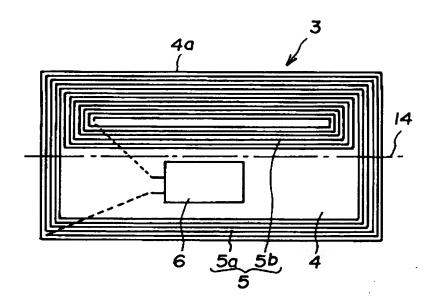
【図3】



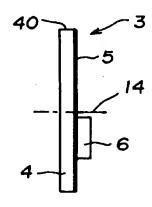
【図4】



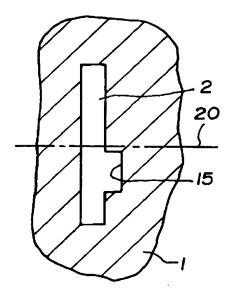
【図5】



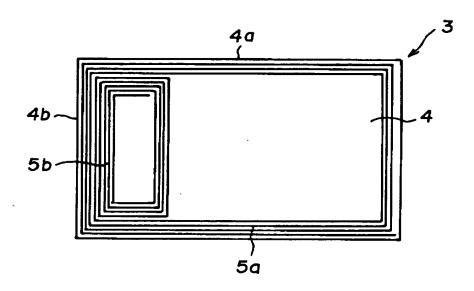
【図6】



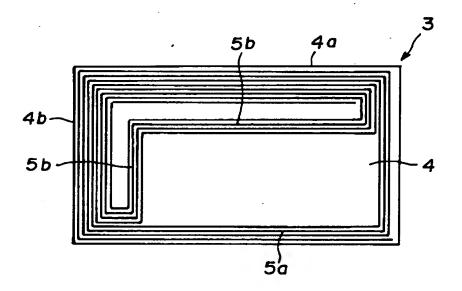
【図7】



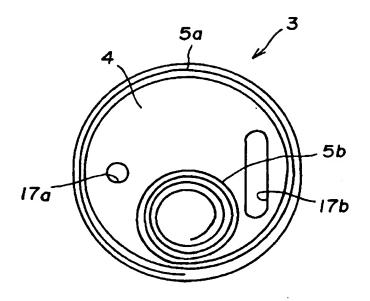
【図8】



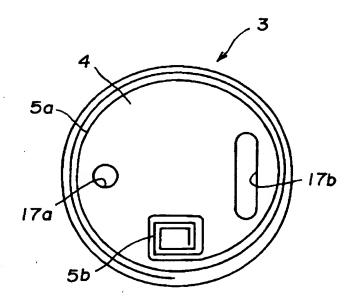
【図9】



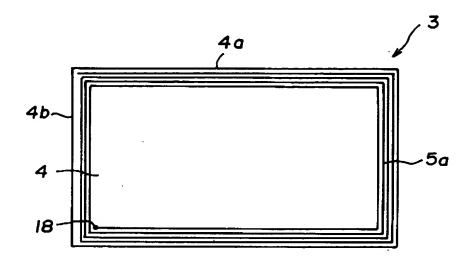
【図10】



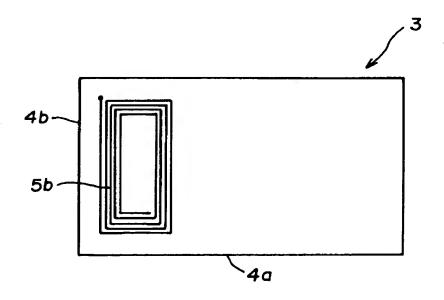
【図11】



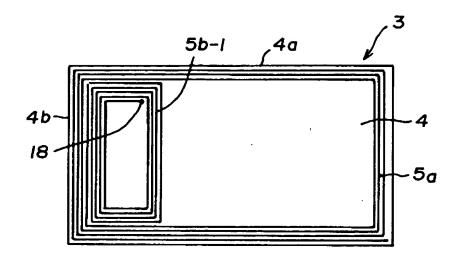
【図12】



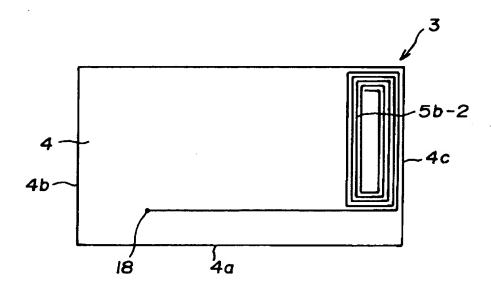
[図13]



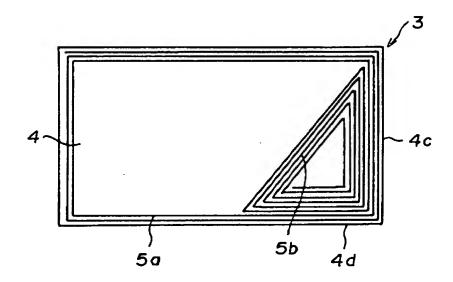
【図14】



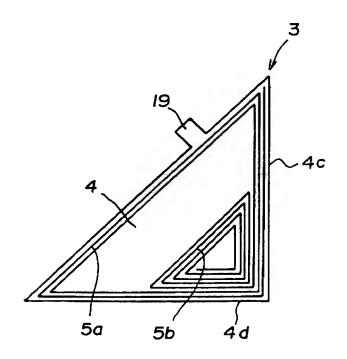
【図15】



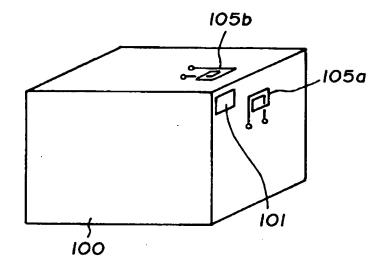
【図16】



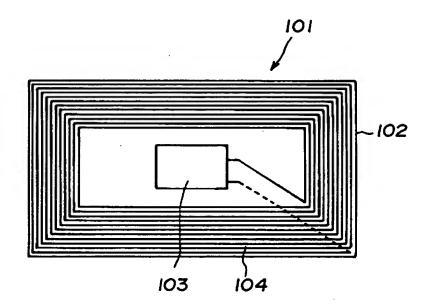
【図17】



【図18】



【図19】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 取扱性が良好でしかも動作信頼性の高い I C モジュールを備えた被アクセス体を提供する

【解決手段】 半導体素子6とモジュール側アンテナ5を有する非接触ICモジュール3を備えた被アクセス体1において、モジュール側アンテナ5は、モジュール側第1アンテナ5 aと繋がったモジュール側第2アンテナ5 bを有し、モジュール側第1アンテナ5 aは、当該被アクセス体1と通信する通信機器側の第1の使用態様における機器側第1アンテナ7と対向してアンテナ実効面積を確保し、モジュール側第2アンテナ5 bは、通信機器側の第2の使用態様において機器側第1アンテナ7とは異なるアクセス方向の機器側第2アンテナ8側に寄っていることを特徴とする。

【選択図】

図 1

# 出願人履歴情報

識別番号

[000005810]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

氏 名

日立マクセル株式会社